

Bio-mc:446

Re: 【アブストラクト締切延長】第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ
(JSB2023)

バイオエンジニアリング部門
メーリングリスト登録者各位

五月雨式のメール、大変失礼いたします。

今回の JSB2023 は、前回の SJB2017 (Zermatt, Switzerland) 以来、コロナ禍のため

6 年ぶりの開催となります。スイス側からはバイオメカニクス領域のトップランナーの
先生方および大学院生が多数参加されます。スイス側研究者とのネットワーキングに
においても大変有意義な機会となるかと存じます。

また、本ワークショップは二国間連携として開催している部門唯一の国際会議です。
若手研究者、大学院生におかれましても今後の研究活動において国際ネットワー
クを
広げる貴重な機会ですので、是非、ご投稿をご検討いただければ幸いです。

ご投稿を心よりお待ちしております。

Co-Chair:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

2023/03/18 8:17、Toshiro OHASHI <ohashi@eng.hokudai.ac.jp>のメール:

バイオエンジニアリング部門
メーリングリスト登録者各位

第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ (JSB2023) の
アブストラクト投稿締切日を 1 週間延長し、2023 年 3 月 24 日 (金) といたしました。

アブストラクト申込要領

<https://www.jsme.or.jp/conference/jsb2023/presentation.html>

皆様のご投稿を心よりお待ちしております。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

2023/03/13 18:42、Toshiro OHASHI <ohashi@eng.hokudai.ac.jp>のメール:

バイオエンジニアリング部門

メーリングリスト登録者各位

第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ(JSB2023)の
アブストラクト締切が近づいてまいりました(締切:2023 年 3 月 17 日(金))。
皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

2023/01/24 0:27、Toshiro OHASHI <ohashi@eng.hokudai.ac.jp>のメール:

バイオエンジニアリング部門

メーリングリスト登録者各位

昨年 12 月にご案内の通り、第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ
(6th Japan-Switzerland Workshop on Biomechanics, JSB2023)が
2023 年 8 月 29 日(火)~9 月 1 日(金)にグランドパーク小樽(北海道小樽市)にて
開催されます。
現在、アブストラクトの募集(締切:2023 年 3 月 17 日(金))を開始いたしましたので
ご案内申し上げます。申込方法の詳細は会議 HP をご覧下さい。

<https://www.jsme.or.jp/conference/jsb2023/index.html>

また、会議登録料およびホテル宿泊費(グランドパーク小樽)について併せてご案内申し上げます。

会議登録料(見込み、今月中を目処に fix いたします。):

一般	50,000 円
学生	30,000 円
同伴者	30,000 円

※登録料には、コーヒーサービス(8/29 - 9/1)、ウェルカムディナー(8/29)、バンケット(8/30)、

フェアウェルディナー(8/31)、ランチ(8/30 - 9/1)、エクスカージョン(8/31)が含まれます。

宿泊費:

シングル	12,320 円
ダブル	後日ご案内
トリプル	後日ご案内

※宿泊費は、朝食、税・サービス料を含む 1 泊 1 名当りの料金です。

重要な日程:

アブストラクト申込締切	2023 年 3 月 17 日(金)
参加申込・ホテル予約締切	2023 年 4 月 28 日(金)
会議登録料・宿泊費支払締切	後日ご案内

皆様の研究発表および参加申込を心よりお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

転送されたメッセージ:

差出人: Toshiro OHASHI <ohashi@eng.hokudai.ac.jp>

件名: 第 6 回日本-スイス・バイオメカニクス・ワークショップ(2023 年 8 月 29 日(火)~9 月 1 日(金)、グランドパーク小樽)

日付: 2022 年 12 月 5 日 16:57:53 JST

宛先: bio-mc@jsme.or.jp

バイオエンジニアリング部門

メーリングリスト登録者各位

第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ (6th Japan-Switzerland Workshop on

Biomechanics, JSB2023)の開催につきましてご案内申し上げます。本ワークショップは新型コロナ

ウイルス禍のため、当初予定しておりました 2020 年から 3 年間にわたり延期してまいりましたが、

下記の要領にて対面実施として開催することいたしました。

日 程: 2023 年 8 月 29 日(火)~9 月 1 日(金)、4 日間

会 場: グランドパーク小樽(北海道小樽市築港 11-3) ※会場は変更になりました。

会議 HP: <https://www.jsme.or.jp/conference/jsb2023/index.html>

ホームページは随時更新してまいります。registration など重要な情報は改めてご案内申し上げます。

皆様におかれましては是非ご予約いただければ幸いです。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

大橋 俊朗(Toshiro Ohashi)

北海道大学大学院工学研究院機械・宇宙航空工学部門

北海道大学欧州オフィス(ヘルシンキ)

〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

Tel/Fax: 011-706-6424

[E-mail: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Toshiro Ohashi, Ph.D.
Professor, Division of Mechanical and Aerospace Engineering, Faculty
of Engineering
Director, Europe Office in Helsinki
Hokkaido University
Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 0608628, Hokkaido, Japan
Tel/Fax: +81 11 706 6424
[E-mail: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Toshiro Ohashi, Ph.D.
Professor, Division of Mechanical and Aerospace Engineering, Faculty
of Engineering
Director, Europe Office in Helsinki
Hokkaido University
Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 0608628, Hokkaido, Japan
Tel/Fax: +81 11 706 6424
[E-mail: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)
